零死角玩转STM32—M4系列





淘宝: firestm32.taobao.com

论坛: www.chuxue123.com



扫描进入淘宝店铺

主讲内容



01

讲解时钟树

参考资料:《零死角玩转STM32—F429》

"RCC—使用HSE/HIS配置时钟"章节



HSE时钟

HSE: High Speed External Clock signal,即高速的外部时钟。

来源:有源晶振(1-50M)、无源晶振(4-26M)

控制:RCC_CR 时钟控制寄存器的位16:HSEON控制



HSI时钟

HSI: Low Speed Internal Clock signal,即高速的内部时钟。

来源:芯片内部,大小为16M,当HSE故障时,系统时钟会自动

切换到HSI,直到HSE启动成功。

控制: RCC_CR 时钟控制寄存器的位0: HSION控制



锁相环时钟

锁相环时钟:PLLCLK

来源:HSI、HSE。由PLLSRC位配置。

HSE或者HSI先经过一个分频因子M进行分频,然后再经过一个

倍频因子N,然后再经过一个分频因子P,最后成为锁相环时钟

PLLCLK = (HSE/M) * N / P = 25/25 * 360 / 2 = 180M

控制: RCC_PLLCFGR:RCC PLL 配置寄存器

PLL48CK: USB_FS、RANG、SDIO提供时钟



系统时钟

缩写:SYSCLK,最高为180M,F407最高为168M。

来源: HSI、HSE, PLLCLK。

控制: RCC_CFGR 时钟配置寄存器的SW位



HCLK时钟

HCLK: AHB高速总线时钟,最高为180M。为AHB总线的外设提供时钟、为Cortex系统定时器提供时钟(SysTick)、为内核提供时钟(FCLK)。

AHB为advanced high-performance bus。

来源:系统时钟分频得到。

控制: RCC_CFGR 时钟配置寄存器的HPRE位



PCLK1时钟

PCLK1: APB低速总线时钟,最高为45M。为APB1总线的外设提供时钟。2倍频之后则为APB1总线的定时器提供时钟,最大为90M。

来源:HCLK分频得到。

控制: RCC_CFGR 时钟配置寄存器的PPRE1位



PCLK2时钟

PCLK1: APB高速总线时钟,最高为90M。为APB2总线的外设提供时钟。2倍频之后则为APB1总线的定时器提供时钟,最大为180M。

来源:HCLK分频得到。

控制: RCC_CFGR 时钟配置寄存器的PPRE2位

时钟树其他时钟讲解



RTC时钟

RTC:为芯片内部的RTC提供时钟。

来源:HSE_RTC(HSE分频得到)、LSE(外部32.768KHZ的晶

体提供)、LSI(32KHZ)。

控制: RCC备份域控制寄存器RCC_BDCR: RTCSEL位控制

独立看门狗时钟:IWDGCLK,由LSI提供

时钟树其他时钟讲解



I2S时钟:由外部的引脚I2S_CKIN或者PLLI2SCLK提供。

以太网PHY时钟:429没有集成PHY,只能外接PHY芯片, 比如LAN8720,那PHY时钟就由外部的PHY芯片提供,大小 为50M。

USB PHY时钟: 429的USB没有集成PHY, 要想实现USB高速传输, 只能外接PHY芯片, 比如USB33000。那USB PHY时钟就由外部的PHY芯片提供。



MCO时钟输出

MCO:把控制器的时钟通过外部的引脚输出,可以外外部的设

备提供时钟。MCO1为PA8,MCO2为PC9。

控制: RCC_CFGR 时钟配置寄存器的MCOX的PREx位

时钟输出	IO	时钟来源
MCO1	PA8	HSI、LSE、HSE、PLLCLK
MCO2	PC9	HSE、PLLCLK、SYSCLK、PLLI2SCLK

系统主时钟配置流程



系统时钟

配置流程

零死角玩转STM32—M4系列





论坛: www.chuxue123.com

淘宝: firestm32.taobao.com



扫描进入淘宝店铺